

**DESCRIPTION**

The LX5530 is a power amplifier optimized for the FCC Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) band, HyperLAN2 and Japan WLAN applications in the 4.9 – 5.9 GHz frequency range. The PA is implemented as a three-stage monolithic microwave integrated circuit (MMIC) with active bias, on-chip input matching and output pre-matching. The device is manufactured with an InGaP/GaAs Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) IC process (MOCVD). It operates with a single positive voltage supply of 3 – 5V, with high power gain of up to 33dB. When operated at 5V supply voltage, it provides up to +25dBm linear output power for 802.11a OFDM spectrum mask compliance, and low EVM of 3% for up to +23dBm output power in the 4.9-5.9GHz band.

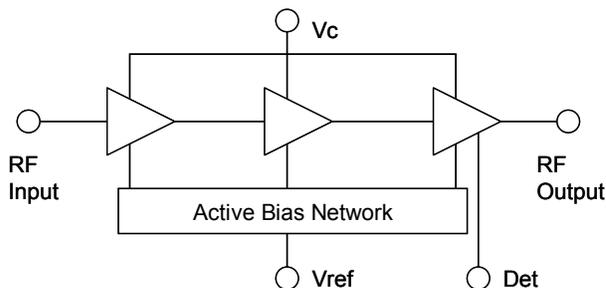
The LX5530 also features an on-chip power detector at the output port of the PA to help reduce BOM cost and PCB space for implementation of power control in a typical wireless system. The power detector is integrated with a temperature-compensated bias network and provides very stable response across a wide range of output power levels, over temperature extremes from -40 to +85°C.

The LX5530 is available in a 16-pin 3mmx3mm micro-lead package (MLP). The compact footprint, low profile, and excellent thermal capability makes the LX5530 an ideal solution for broadband, high-gain power amplifier requirements for IEEE 802.11a, and the emerging 802.16 WiMAX applications.

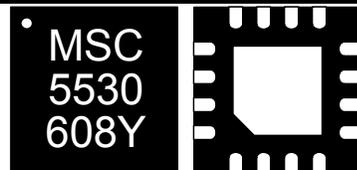
**IMPORTANT:** For the most current data, consult MICROSEMI's website: <http://www.microsemi.com>

**KEY FEATURES**

- Broadband 4.9 – 5.9GHz Operation
- Advanced InGaP HBT
- Single-Polarity 3 – 5V Supply
- Power Gain up to ~ 33dB for  $V_C=5V$ ,  $I_{CQ} = 250mA$
- Power Gain > ~28dB across 4.9-5.85GHz
- OFDM Mask Compliance Power  $P_{out} \sim +25dBm$  over 4.9-5.85GHz (ACPR ~ -50dBc @  $\pm 30MHz$  Offset)
- $P_{out}$  up to +23dBm with EVM ~3% ( $V_C = 5V$ )
- EVM < ~2.5% for  $P_{out} = +21dBm$  across 4.9-5.85GHz ( $V_C = 5V$ )
- EVM < ~2.5% for  $P_{out} = +19dBm$  across 4.9-5.85GHz ( $V_C = 4V$ )
- Total Current ~250mA for  $P_{out} = +20dBm$ , Duty Cycle = 99% ( $V_C = 4V$ )
- Complete On-Chip Input Match
- Simple Output Match for Optimal Broadband EVM
- On-Chip RF Decoupling
- Temperature-Compensated On-Chip Output Power Detector with Wide Dynamic Range
- Small Footprint: 3x3mm
- Low Profile: 0.9mm

**BLOCK DIAGRAM**

**APPLICATIONS**

- FCC U-NII Wireless
- IEEE 802.11a
- HiperLAN2
- 5GHz Cordless Phone
- IEEE 802.16 WiMAX

**3X3MM MLP PACKAGE**

**PACKAGE ORDER INFO**

<b>LQ</b>	Plastic MLPQ 16 pin RoHS Compliant / Pb-free
<b>LX5530LQ</b>	

Note: Available in Tape & Reel. Append the letters "TR" to the part number. (i.e. LX5530LQ-TR)



**Microsemi**<sup>®</sup>

## INFORMATION

*Thank you for your interest in Microsemi<sup>®</sup> IPG products.*

The full data sheet for this device contains proprietary information.

To obtain a copy, please contact your local Microsemi sales representative. The name of your local representative can be obtained at the following link

<http://www.microsemi.com/contact/contactfind.asp>

**or**

Contact us directly by sending an email to:

[IPGdatasheets@microsemi.com](mailto:IPGdatasheets@microsemi.com)

Be sure to specify the data sheet you are requesting and include your company name and contact information and or vcard.

*We look forward to hearing from you.*

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9